

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Materials for printed boards and other interconnecting structures –
Part 2-37: Reinforced base materials, clad and unclad – Modified non-
halogenated epoxide woven E-glass laminate sheets of defined flammability
(vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly**

**Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion –
Partie 2-37: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués – Feuilles
stratifiées en tissu de verre de type E époxyde modifié non halogéné, plaquées
cuivre, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale) pour les
assemblages sans plomb**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

T

CONTENTS

FOREWORD.....	4
1 Scope.....	6
2 Normative references.....	6
3 Materials and construction.....	6
3.1 Resin system.....	6
3.2 Metal foil.....	7
3.3 Reinforcement.....	7
4 Internal marking.....	7
5 Electrical properties.....	7
6 Non-electrical properties of the copper-clad laminate.....	7
6.1 Appearance of the copper-clad sheet.....	7
6.1.1 Indentations (pits and dents).....	8
6.1.2 Wrinkles.....	8
6.1.3 Scratches.....	8
6.1.4 Raised areas.....	8
6.1.5 Surface waviness.....	9
6.2 Appearance of the unclad face.....	9
6.3 Laminate thickness.....	9
6.4 Bow and twist.....	9
6.5 Properties related to the copper foil bond.....	10
6.6 Punching and machining.....	11
6.7 Dimensional stability.....	11
6.8 Sheet sizes.....	11
6.8.1 Typical sheet sizes.....	11
6.8.2 Tolerances for sheet size.....	12
6.9 Cut panels.....	12
6.9.1 Cut panel sizes.....	12
6.9.2 Size tolerance for cut panels.....	12
6.9.3 Rectangularity of cut panels.....	12
7 Non-electrical properties of the base material after complete removal of the copper foil.....	12
7.1 Appearance of the dielectric base material.....	12
7.2 Flexural strength.....	13
7.3 Flammability.....	13
7.4 Water absorption.....	14
7.5 Measling.....	14
7.6 Glass transition temperature and cure factor.....	14
7.7 Decomposition temperature.....	14
7.8 Thermal resistance.....	15
7.9 Z-axis expansion.....	15
8 Quality assurance.....	15
8.1 Quality system.....	15
8.2 Responsibility for inspection.....	15
8.3 Qualification inspection.....	15
8.4 Quality conformance inspection.....	16
8.5 Certificate of conformance.....	16

8.6 Safety data sheet.....	16
9 Packaging and marking.....	16
10 Ordering information.....	16
Annex A (informative) Engineering information.....	18
Annex B (informative) Common laminate constructions.....	20
Annex C (informative) Guideline for qualification and conformance inspection.....	21
Bibliography.....	22
Table 1 – Electrical properties.....	7
Table 2 – Nominal thickness and tolerance of metal-clad laminate.....	9
Table 3 – Bow and twist.....	10
Table 4 – Pull-off and peel strength.....	10
Table 5 – Dimensional stability.....	11
Table 6 – Size tolerances for cut panels.....	12
Table 7 – Rectangularity of cut panels.....	12
Table 8 – Flexural strength.....	13
Table 9 – Flammability.....	13
Table 10 – Water absorption.....	14
Table 11 – Measling.....	14
Table 12 – Glass transition temperature and cure factor.....	14
Table 13 – Decomposition temperature.....	15
Table 14 – Thermal resistance.....	15
Table 15 – Z-axis expansion.....	15

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MATERIALS FOR PRINTED BOARDS
AND OTHER INTERCONNECTING STRUCTURES –

Part 2-37: Reinforced base materials, clad and unclad –
Modified non-halogenated epoxide woven E-glass laminate
sheets of defined flammability (vertical burning test),
copper-clad for lead-free assembly

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61249-2-37 has been prepared by IEC technical committee 91: Electronic assembly technology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
91/811/FDIS	91/833/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61249 series, under the general title *Materials for printed boards and other interconnecting structures*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Currently in preview, click buy full version

MATERIALS FOR PRINTED BOARDS AND OTHER INTERCONNECTING STRUCTURES –

Part 2-37: Reinforced base materials, clad and unclad – Modified non-halogenated epoxide woven E-glass laminate sheets of defined flammability (vertical burning test), copper-clad for lead-free assembly

1 Scope

This part of IEC 61249 gives requirements for properties of modified non-halogenated epoxide woven E-glass laminate sheet 0,05 mm up to 3,2 mm, of defined flammability (vertical burning test), copper-clad. The glass transition temperature is defined to be 150 °C to 200 °C.

Its flame resistance is defined in terms of the flammability requirements of 7.

Some property requirements may have several classes of performance. The class desired should be specified on the purchase order, otherwise the default class of material will be supplied.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61189-2:2006, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 2: Test method for interconnection structures*

IEC 61249-5-1:1995, *Materials for interconnection structures – Part 5: Sectional specification set for conductive foils and films with and without coatings – Section 1: Copper foils (for the manufacture of copper-clad base materials)*

ISO 9000, *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*

ISO 11014-1, *Safety data sheet for chemical products – Part 1: Content and order of sections*

ISO 14001, *Environmental management systems – Requirements with guidance for use*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	26
1 Domaine d'application	28
2 Références normatives	28
3 Matériaux et construction	28
3.1 Résine isolante	29
3.2 Feuille de métal	29
3.3 Renforcement	29
4 Marquage interne	29
5 Propriétés électriques	29
6 Propriétés non électriques du stratifié plaqué cuivre	30
6.1 Aspect de la feuille plaquée cuivre	30
6.1.1 Empreintes (piqûres et marques de coup)	30
6.1.2 Rides	30
6.1.3 Éraflures	30
6.1.4 Zones bosselées	31
6.1.5 Ondulation superficielle	31
6.2 Aspect de la face non plaquée	31
6.3 Épaisseur du stratifié	31
6.4 Courbure et vrillage	32
6.5 Propriétés concernant l'adhérence de la feuille de cuivre	33
6.6 Poinçonnage et usinage	33
6.7 Stabilité dimensionnelle	33
6.8 Dimensions des feuilles	34
6.8.1 Dimensions types de feuilles	34
6.8.2 Tolérances pour les dimensions de feuilles	34
6.9 Panneaux découpés	34
6.9.1 Tailles des panneaux découpés	34
6.9.2 Tolérances de feuilles pour panneaux découpés	34
6.9.3 Rectangulalité des panneaux découpés	35
7 Propriétés non-électriques du matériau de base après retrait total de la feuille de cuivre	35
7.1 Aspect du matériau de base du diélectrique	35
7.2 Résistance aux flexions	36
7.3 Inflammabilité	36
7.4 Absorption d'eau	36
7.5 Blanchiment au croisement des fibres	37
7.6 Température de transition vitreuse et degré de polymérisation	37
7.7 Température de décomposition	37
7.8 Résistance thermique	38
7.9 Extension de l'axe Z	38
8 Assurance de la qualité	38
8.1 Système de qualité	38
8.2 Responsabilité pour le contrôle	38
8.3 Contrôle de qualification	38
8.4 Contrôle de conformité de la qualité	39
8.5 Certificat de conformité	39

8.6	Fiche technique pour la sécurité	39
9	Emballage et marquage	39
10	Informations relatives aux commandes	39
	Annexe A (informative) Informations techniques	41
	Annexe B (informative) Constructions courantes de stratifiés	43
	Annexe C (informative) Lignes directrices pour le contrôle de qualification et de conformité	45
	Bibliographie	46
	Tableau 1 – Propriétés électriques	29
	Tableau 2 – Épaisseur nominale et tolérance des stratifiés plaqués métal	32
	Tableau 3 – Courbure et de vrillage	32
	Tableau 4 – Forces d'arrachement et d'adhérence	33
	Tableau 5 – Stabilité dimensionnelle	34
	Tableau 6 – Tolérances de tailles pour les panneaux découpés	35
	Tableau 7 – Rectangularité des panneaux découpés	35
	Tableau 8 – Résistance aux flexions	36
	Tableau 9 – Inflammabilité	36
	Tableau 10 – Absorption d'eau	37
	Tableau 11 – Blanchiment au croisement des fibres	37
	Tableau 12 – Température de transition vitreuse et degré de polymérisation	37
	Tableau 13 – Température de décomposition	38
	Tableau 14 – Résistance thermique	38
	Tableau 15 – Extension de l'axe Z	38

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**MATÉRIAUX POUR CIRCUITS IMPRIMÉS
ET AUTRES STRUCTURES D'INTERCONNEXION –**

**Partie 2-37: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués –
Feuilles stratifiées en tissu de verre de type E époxyde modifié non
halogéné, plaquées cuivre, d'inflammabilité définie (essai de
combustion verticale) pour les assemblages sans plomb**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements légers conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61249-2-37 a été établie par le comité d'études 91 de la CEI: Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
91/811/FDIS	91/833/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61249, éditée sous le titre général *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion*, peut être trouvée sur le site Web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du résultat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEI à l'adresse suivante: "<http://webstore.iec.ch>", dans les données liées à la publication spécifique. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

MATÉRIAUX POUR CIRCUITS IMPRIMÉS ET AUTRES STRUCTURES D'INTERCONNEXION –

Partie 2-37: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués – Feuilles stratifiées en tissu de verre de type E époxyde modifié non halogéné, plaquées cuivre, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale) pour les assemblages sans plomb

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61249 fournit des exigences concernant les propriétés des feuilles stratifiées en tissu de verre de type E époxyde modifié non halogéné, plaquées cuivre, d'inflammabilité définie (essai de combustion verticale) et ayant une épaisseur comprise entre 0,05 mm et 3,2 mm. La température de transition vitreuse est définie pour être comprise entre 150 °C et 200 °C.

Sa résistance à la flamme est définie par rapport aux exigences d'inflammabilité du 7.3.

Certaines exigences de propriétés peuvent comprendre plusieurs classes de performance. Il y a lieu de spécifier la classe désirée sur l'ordre d'achat, faute de quoi c'est la classe par défaut du matériau qui sera fournie.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 61189-2:2006, *Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies – Part 2: Test method for interconnection structures* (disponible uniquement en anglais)

CEI 61249-5-1:1995, *Matériaux pour structures d'interconnexion – Partie 5: Collection de spécifications intermédiaires pour feuilles et films conducteurs avec et sans revêtement – Section 1: Feuilles de cuivre (pour la fabrication de matériaux de base plaqués cuivre)*

ISO 9000, *Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire*

ISO 11014-1, *Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques – Partie 1: Contenu et plan type*

ISO 14001, *Systèmes de management environnemental -- Exigences et lignes directrices pour son utilisation Matériaux et construction*